

دراسة خواص الشد عند درجات الحرارة المرتفعة للمواد المتراكبة من سبيكة الألمنيوم - كربيد السليكون

دنوال عزت،^{*} د.فلك أسماء^{**} وعمر جبار^{*}

تاريخ التسلم: 2004/4/26

تاريخ القبول: 2005/4/17

الخلاصة

يهدف البحث إلى دراسة سلوك التشوّه في الدرجات الحرارية المرتفعة لسبيكة (AL-Mg-Si) المقواة بكربيد السليكون ومقارنته مع سلوك سبيكة الأسنان تحت تأثير أحمال الشد، تم تحضير كل من سبيكة الأسنان والمادة المتراكبة، إذ استخدمت طريقة السباكة بالمزج (Stir-Casting) لتعديل المعايرة المتراكبة، بعدها تم إجراء عملية التشكيل بالدرفلة والمعاملة الحرارية على العينات المنتجة. أجريت اختبارات الشد عند درجات حرارية (C°) 110، 240، 320 ثم أجري فحص البنية المجهرية باستخدام المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني الماسح علامة على فحص الصلاحة وتحليل حبوب الأشعة السينية لمعرفة تأثير إضافة دقائق كربيد السليكون على سلوك المادة المتراكبة.

لوحظ من نتائج فحص البنية المجهرية بأن المادة المتراكبة تمتلك بنية مجهرية أنعم مقارنة بالسبيكة الأساسية كما ظهر إن توزيع دقائق كربيد السليكون كان أفضل في بنية المادة المتراكبة بعد إجراء عملية الدرفلة. أثبتت نتائج فحص الصلاحة إن الزمن اللازم للوصول إلى أعلى صلادة بعد إجراء عملية المعاملة الحرارية كان أقل للمادة المتراكبة مقارنة بالسبيكة الأساسية. كما أظهرت نتائج اختبار الشد إن المادة المتراكبة تمتلك قيم مقاومة قصوى أعلى مقارنة بالسبيكة الأساسية حتى عند درجات الحرارة المرتفعة لكن بالمقابل لوحظ انخفاضاً واضحاً في قيم المطيلية وعند الفحص باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح لوحظ إن مقطع الكسر يكون مطيني.

الكلمات المرشدة: خواص الشد ، متراكبات المنيوم ، كرابيد السليكون.

Study The Tensile Properties At High Temperature For Composite Material Of Aluminum-Silicon Carbide

Abstract

The aim of the present research is to study the deformation behavior of (AL-Mg-Si) Alloy reinforced with (Sic) particles at elevated temperature under active load of tension.

The stir-casting technique was used to fabricate both matrix alloy and the composite material rolling process was used as forming method as well as heat treatment was done before testing. Tension test were done at temperature (110, 240, 320) °C then microstructure, hardness test were also done.

The result shows that the composite materials show fine microstructure with matrix alloy, as well as the distribution of Sic was uniform in the structure after rolling process.

Also, the result show that the ultimate tensile strength was higher for composite material than reference alloy, but ductility was less and the SEM result of fracture sections showed that the fracture behavior of composite material was ductile.

* قسم هندسة الإنتاج والمعادن / الجامعة التكنولوجية

** مركز بحوث البنية / الجامعة التكنولوجية

دراسة خواص الشد عند درجات الحرارة المرتفعة
للمواد المترابطة من سبيكة الألمنيوم- كربيد السليكون

الحصول على النسب المطلوبة والجدول (1)
يرضح نتائج التحليل الكيميائي للسيكية
المستخدمه في البحث.

2. تحضير المادة المترابطة بطريقه السيكية:
تم صهر (450 gm) من سبيكة
الأساس باستخدام فرن الصهر المزود بفلاتر
والمبين بالشكل (1)، اذ تم استخدام بونقة من
الألومنيا لغرض الصهر وتم رفع درجة
الحرارة بحدود (750 °C) وبعد اكمال
الانصهار تم اجراء الخلط عند سرعة (648
r.p.m) لمنصهر السيكية مع خفض درجة
الحرارة إلى أن تصل إلى (650 °C) والتي
تكون فيها السيكية بالحالة شبه الصلبة
(Mushy State)، بعدها تمت إضافة دقائق
كاربيد السليكون بقطر أقل من (9.86 µm)
بصورة تدريجية إلى مركز الدوامة بعد أن
تم تسخين الدقائق السيراميكية إلى درجة
حرارة (250 °C)، واستمرت عملية الخلط
بعد الانتهاء من الإضافة داخل الفرن لمدة
(10 min). بعدها تم إعادة التسخين للخلط
إلى درجة حرارة (700 °C) ثم أجريت
عمليات الصب في قوالب معدنية تم تسخينها
سبقاً لدرجة حرارة (200 °C) وبذلك تم
الحصول على صبات من المادة المترابطة
بأبعاد (20×30×45) ملم، كما تم الحصول
على صبات من سبيكة الأساس بنفس الأبعاد.
أجريت عمليات التشكيل لهذه الصبات
باستخدام ماكينة التفريز للحصول على إملاج
بأبعاد (45×8×20) ملم وذلك لغرض
هيئتها لإجراء عملية الترقية.

3. عملية التشكيل:

بعد تقطيع المصبوغات تم تسخينها
إلى درجة حرارة (420°C) وتم أبقاء
العينات داخل الفرن عند هذه الدرجة
الحرارية لمدة ساعة وذلك لضمان حصول
التجانس الحراري وبعد أخراج العينات من
الفرن أجريت عملية الدرفلة ويتضمن مقداره
تم إعادة العينات إلى الفرن لغرض إعادة

المقدمة:

أدى التقدم في إنتاج المواد
المترابطة ذات الأساس المعدني والتقوية غير
المستمرة إلى العديد من الاستخدامات في
التطبيقات الصناعية كصناعة السيارات
والأجزاء الخارجية للمكان [1, 2].

تميز المترابطات ذات التقوية غير
المستمرة بامكانية تشكيلها باستخدام طرائق
التصنيع التقليدية وتتراوح حجم دقائق التقوية
التي تكون بشكل كاربيدات أو اكاسيد ما بين
(100 micron) كما أن الكسر الحجمي
لها لا يتجاوز 30 % ويمكن الدمج في هذه
المترابطات ما بين المقاومة العالية والجسامه
مع الكثافة الواطنة ومقاومة البلي [5-1].

اتجه بعض الباحثين إلى دراسة
تأثير مواد التقوية على الخواص الميكانيكية
كما اتجه البعض الآخر إلى دراسة تأثير
إضافة مواد التقوية على سلوك التعنique
[6, 7].

ونظراً لأهمية دراسة خواص
المواد المترابطة خاصة ذات الأساس من
الألمنيوم وسبائكه والمقاومة بدقة سيراميكية
فقد تركزت بعض التجارب والاختبارات
 حول تأثير إضافة دقائق التقوية على خواص
المادة المترابطة، المعاملات الحرارية
والتشكيل بطرق التصنيع المختلفة كما اتجه
بعض الباحثين إلى دراسة تأثير إضافة دقائق
التقوية على الخواص الميكانيكية وسلوك
الفشل عند درجات الحرارة المختلفة [8-13].
يعتبر البحث الحالي محاولة لدراسة
سلوك وخواص الشد للمواد المترابطة ذات
الأساس المعدني المنتجة بطريقه السيكية عند
الاستخدام أو التعرض إلى درجات حرارية
مرتفعة.

الجزء العملي:

1. تحضير سبيكة الأساس:
استخدمت في هذا البحث سبيكة
الأساس (Al-Mg-Si) (Master Alloy)
التي تم تحضيرها بإضافة قطع من سبيكة
(Al-Mg) إلى منصهر الألمنيوم النقي
تجارياً ثم أجريت عملية التخفيف لغرض

دراسة خواص التد عند درجات الحرارة المرتفعة
المواد المتراكبة من سبائك الألمنيوم- كربيد السليكون

السيكية الأساس و(20% Wt) كاربيد السليكون والتي تم تحضيرها في البحث وتنتائج الفحص المجهرى موضحة في الشكلين (2) و (3) على التوالى. أما الشكلان (4) و (5) فيوضحان البنية المجهرية لكل من سيكية الأساس والمادة المتراكبة بعد إجراء عملية الدرفلة والمعاملة الحرارية ويلاحظ من الأشكال حدوث الترسيب لدقائق الطور الشانى (Mg_2Si) وبشكل واضح في كل من سيكية الأساس وال المادة المتراكبة الذي تم تشخيصه من خلال فحص حبيبات الشنط السبيكية للسيكية الأساس والمادة المتراكبة بعد إجراء المعاملات الحرارية والموضحة في الجداول (4,5) كما يلاحظ أن توزيع الأطوار الثانوية ومادة التقوية للمادة المتراكبة الدرفلة على الماخن (Hot Rolled) يكون أكثر انتظاماً.

حسب قيم الصلاه بعد ان اجريت المعاملة الحرارية لكل من السيكية الأساس والمادة المتراكبة التي تشمل إجراء المعاملة المحلولية المتباينة بعملية التعقيم باستخدام أزمان تعقيم مختلفة لمفرض الوصول إلى الزمن الذي يعطي أعلى قيمة صلاه للمادة المتراكبة والسيكية الأساس. والشكل (6) يوضح نتائج فحص الصلاه.

لوحظ من النتائج ان أعلى قيمة للصلاه يتم الحصول عليها عند زمن تعقيم (11) ساعة للمادة المتراكبة، أما السيكية الأساس فأعلى قيمة صلاه لها عند زمن تعقيم (18) ساعة.

تم إجراء اختبار الشد لكل من المادة المتراكبة وسيكية الأساس وبمعدل انفعال ثابت وباتجاه موازي لاتجاه الدرفلة. يوضح الجدول (3) نتائج اختبار الشد وقد تم استخراج قيم الجدول من العلاقة بين الإجهاد والانفعال للسيكية الأساس والمادة المتراكبة عند اجراء اختبار الشد عند درجات حرارية مختلفة.

يلاحظ من الجدول ارتفاع قيم مقاومة الشد القصوى للمادة المتراكبة مقارنة مع سيكية الأساس حتى عند اجراء الفحص عند درجات حرارة ($320^{\circ}C$) كما يلاحظ

التسخين ولمدة (15) دقيقة ثم إجراء عملية الدرفلة مرة أخرى إلى أن تم الحصول على نسبة التخصر المطلوبة وبحدود (%) 50 لغرض الحصول على سمك مقداره (4mm).

4. المعاملة الحرارية:
أجريت المعاملة الحرارية للمادة المركبة وسيكية الأساس وذلك بتسخينها إلى درجة حرارة ($550^{\circ}C$) باستخدام فرن كهربائي من نوع (Carbolite) والثبتت لمدة ساعة ثم إجراء عملية التبريد أو الإخماد في الماء وفيما بعد إجراء عملية التعقيم الصناعي عند درجة حرارة ($178^{\circ}C$) ولا زمان مختلف هي (18, 6, 10, 11, 12, 18) ساعة وذلك للحصول على الزمن الذي يعطي أقصى قيمة صلاه للمادة المركبة، وسيكية الأساس وبعد أن تم تحديد زمن التعقيم تمت المعاملة الحرارية للمادة المتراكبة وسيكية الأساس بثبيت زمن التعقيم وكان (11) ساعة للمادة المتراكبة و (18) ساعة للسيكية الأساس.

5. فحص الشد:
بعد إجراء عمليات التشغيل للحصول على نماذج بadius ملائمة لاختبار الشد وحسب المواصفات القياسية. أجريت عملية التشكيل بمعدل انفعال ثابت مقداره (1mm/min) وعند درجات حرارية مختلفة هي ($25, 110, 240, 320^{\circ}C$) لكل من سيكية الأساس والمادة المتراكبة واجري الاختبار باستخدام جهاز الشد بعد أن تم ترطيبمنظومة تسخين ملحقة وتم إبقاء العينات في الفرن والثبتت عند درجة حرارة الاختبار لمدة نصف ساعة بعدها تم اجراء الاختبار على النماذج بالاتجاه الموازي لاتجاه عملية الدرفلة.

النتائج والمناقشة:
تم إجراء الفحص المجهرى لكل من السيكية الأساس والمادة المتراكبة من

دراسة خواص الكسر عند درجات الحرارة المرتفعة
للمواد المترابطة من سبائك الألمنيوم - كربيد السليكون

وعند ملاحظة منطقة الكسر للعينات لم يلاحظ حدوث ت الخضر واضحة في العينات عند درجات الحرارة (25, 110, 240 °C)، كما ان مسار الكسر يكون بزاوية (45°) من احد الجوانب ويستمر للنصف بعدها يكون حبيبي (Granular)، اما عند درجة حرارة (320 °C) فيلاحظ حدوث ت الخضر واضحة في المقطع العرضي، كما ان مسار الكسر يكون بزاوية (45°) من احد الجوانب ويستمر للجانب الآخر . (Single Shear lip)

الاستنتاجات:

- الارتفاع في مقاومة الشد القصوى بالنسبة للمادة المترابطة مقارنة مع السبيكة الأساسية حتى عند درجات الحرارة المرتفعة. ولكن بال مقابل لوحظ انخفاض قيم المطيلية.
- من ملاحظة منطقة الكسر للعينات لم يلاحظ حدوث ت الخضر واضحة في العينات عند درجات الحرارة (240, 110, 25 °C)، كما ان مسار الكسر يكون بزاوية (45°) من احد الجوانب ويستمر للنصف، اما عند درجة الحرارة (320 °C) فيلاحظ حدوث ت الخضر في المقطع العرضي، كما ان مسار الكسر يكون بزاوية (45°) من احد الجوانب ويستمر للجانب الآخر . (Shear Lip).
- من نتائج المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) لمقاطع الكسر لعينات الشد يلاحظ وجود عدد كبير من النقر (Dimples) في المادة المترابطة مما يشير إلى حدوث الكسر المطيلي وحدوث تشوه لدن قبل الفشل، ويلاحظ ان شكل المكسر يتغير مع تغير درجة الحرارة.

انخفاض قيم المطيلية للمادة المترابطة مقارنة مع المادة الأساسية.

إن إضافة دقائق كربيد السليكون يؤدي إلى تحسين واضح في المقاومة كما يؤدي بالمقابل إلى نقصان قيم المطيلية (ductility) مقارنة مع سبائك الألمنيوم التقليدية غير المقاومة. إذ إن للترابط الفعال بين SiC والسبكة الأساسية الناتج من المقاومة العالية للترابط البيني (bond) سيسمح بحصول انتقال للحمل بين السبيكة الأساسية والكريبيد مما يسمح بالاستفادة من المقاومة القصوى الناتجة من دمج دقائق SiC الصلبة وسبكة الأساسية المعدنية .

عند دراسة التشوه الناتج باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) على مقاطع الانكسار للنماذج التي أجري عليها فحص الشد وكما موضح في الشكلين(7) و (8) على التوالي لوحظ تكون الفجوات في السبيكة الأساسية للمادة المترابطة بالقرب من السطح البيني (الأساس/الدقائق) إن هذه الفجوات تنشأ من التحام الفجوات المايكروية (Micro Void) في مادة الأساس ما بين دقائق SiC ومادة الأساسية وعند زيادة الفجوات سيؤدي التحامها إلى نشوء الشق ومن ثم الفشل Fracture كما يلاحظ في الشكل وجود عدد كبير من النقر (Dimples) في المادة المترابطة مما يشير إلى حدوث الكسر المطيلي وحدوث تشوه لدن قبل الفشل ويلاحظ أيضاً ان شكل المكسر يتغير مع تغير درجة الحرارة حيث يظهر سطح الكسر بنية شبكيّة مختلفة من النقر (Coarse Dimple Network Structure) عند الدرجات الحرارية الواطنة تتبع هذه الشبكة مع ازدياد درجة الحرارة.

الجدول (1) التحليل الكيميائي للسبائك الأساسية

Cu%	Mg%	Mn%	Fe%	Zn%	Si%	Al%
0.1337	11.45	0.4171	0.5959	0.7151	0.651	Rem.

الجدول (2) التحليل الكيميائي للسبائك المستخدمة.

Cu%	Mg%	Mn%	Fe%	Zn%	Si%	Al%
0.018	0.919	0.022	0.472	0.097	0.718	Rem.

الجدول (3) نتائج اختبار الشد.

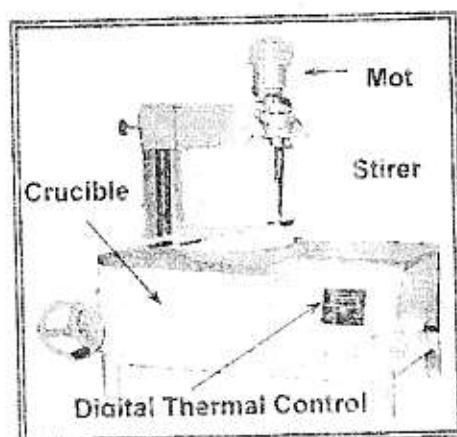
اجهاد الخضوع 0.2% Y.S (MPa)	مقاومة الشد القصوى (MPa)	المطرizية %	درجة حرارة الاختبار °C	المادة
388	557.94	1.13	25	المادة المترافقية
220	304.1	1.36	110	
90.5	133.66	1.50	240	
89.1	107.91	1.90	320	
260	362.97	6.10	25	سبائك الأساسية
58	104.47	10.20	110	
52	70.305	27.80	240	
34	39.24	33.90	320	

الجدول (4) نتائج تحليل حيود الأشعة السينية للسبائك الأساسية بعد المعاملة الحرارية.

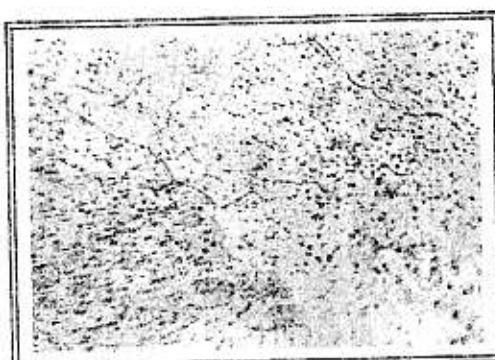
2θ	dm (Å)	ds (Å)	Phase	I/I₀
38.6	2.332	2.338	Al	100
40.1	2.248	2.25	Mg₂Si	100
42.2	2.141	2.13	Al₃Mg₂	20
43.8	2.066	2.08	Al₃Mg₂	60
44.9	2.018	2.02	Al	47
46.6	1.948	1.95	Al₃Mg₂	30
47.7	1.906	1.92	Mg₂Si	15
63.6	1.461	1.466	Mg₂Si	6
65.1	1.432	1.43	Al	22
78.0	1.224	1.221	Al	24

الجدول (5) نتائج تحليل حبيبات الأشعة السينية للمادة المترافقية بعد إجراء المعاملة الحرارية.

2θ	$dm (\text{\AA})$	$ds (\text{\AA})$	Phase	I/I ₀
30.8	2.902	2.92	Al ₃ Mg ₂	10
33.8	2.651	2.63	α -SiC	50
34.7	2.585	2.57	α -SiC	20
36.8	2.442	2.42	α -SiC	10
35.7	2.511	2.51	α -SiC	100
38.6	2.332	2.338	Al	100
40.2	2.243	2.25	Mg ₂ Si	100
42.3	2.136	2.12	Al ₃ Mg ₂	10
45.0	2.014	2.02	Al	47
46.1	1.968	1.98	α -SiC	10
47.2	1.925	1.92	Mg ₂ Si	15
64.0	1.454	1.447	Al ₃ Mg ₂	30
64.9	1.436	1.43	Al	22
71.9	1.313	1.304	Mg ₂ Si	40
75.1	1.264	1.252	Al ₃ Mg ₂	20
78.1	1.223	1.221	Al	24



شكل (١) فرن الصهر.



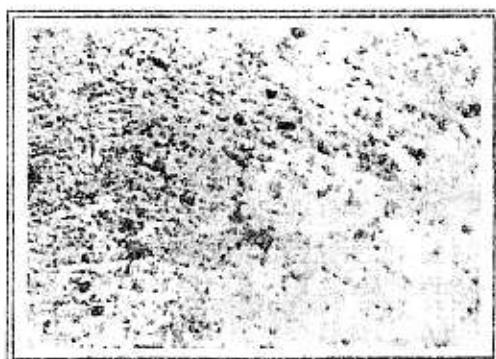
شكل (٢) البنية المجهرية لسيكة الأساس بعد عملية الصب بقوة تكبير (200X).



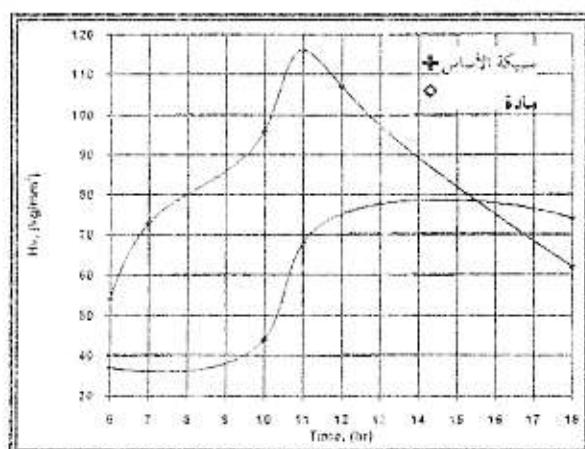
شكل (٣) البنية المجهرية للمادة المترافقه بعد عملية الصب بقوة تكبير (200X).



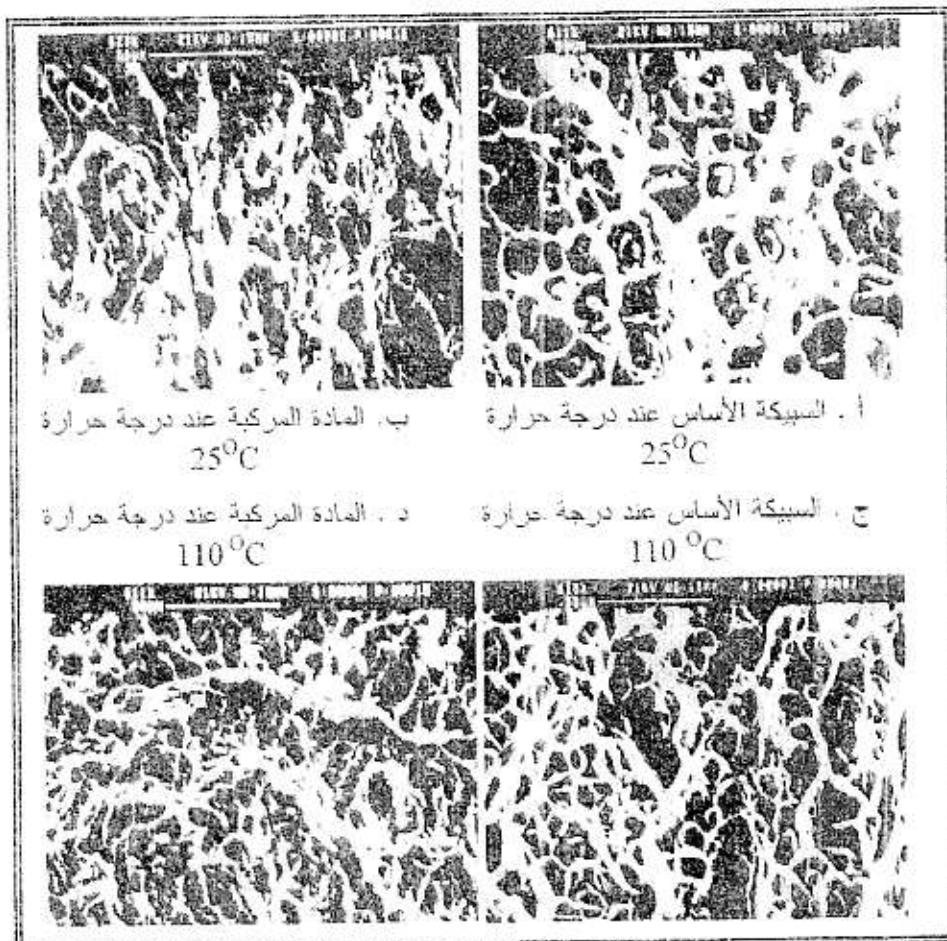
شكل (4) البنية المجهرية لسيكة الأساس بعد المعاملة الحرارية والدرفلة بقوة تكبير (200X)



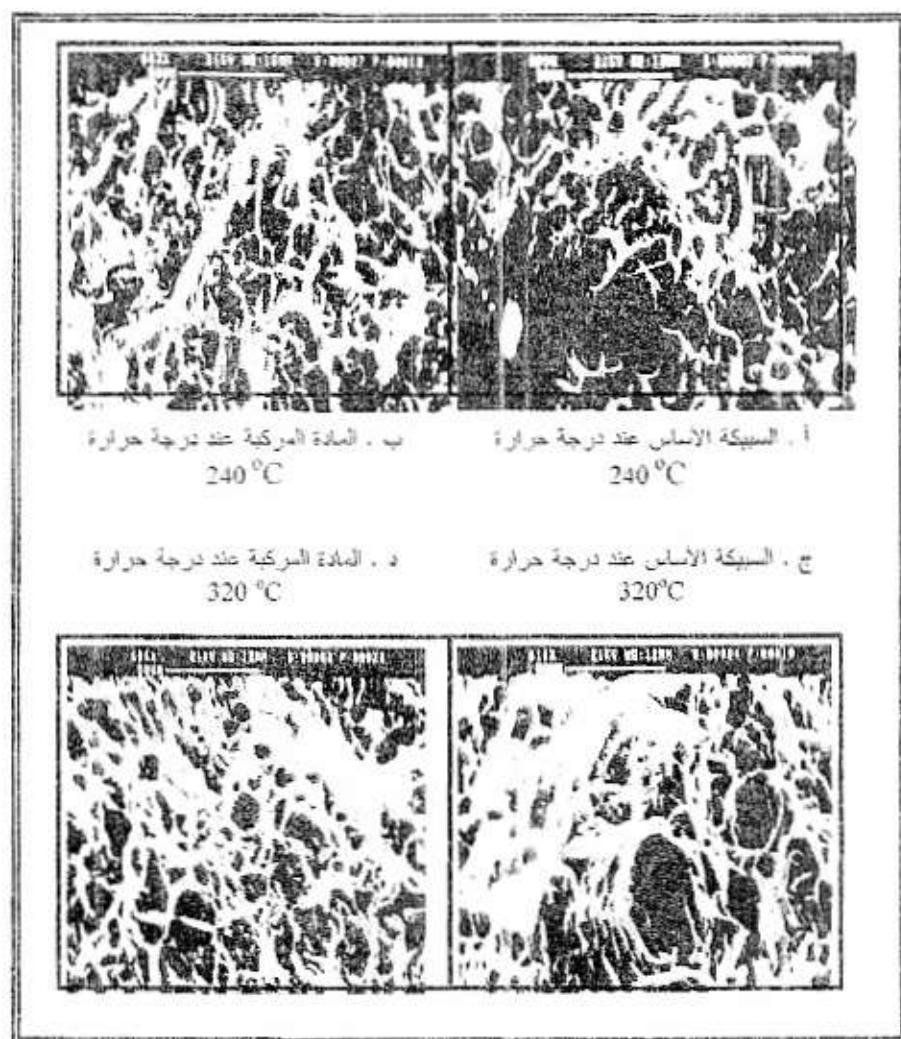
شكل (5) البنية المجهرية للمادة المتراكبة بعد المعاملة الحرارية والدرفلة بقوة تكبير (200X).



شكل (6) العلاقة بين الصلادة ور من التسقّف عند درجة حرارة (178°C) لكل من السيكة الأساس والمادة المتراكبة.



شكل رقم (7) صور المجهر الإلكتروني الماسح لمقاطع كسر عينات التد لسبيكة الأساس والمادة المترافقية عند درجة حرارة (25, 110°C)



شكل (8) صور المحمر الإلكتروني الماسح لمقاطع كسر عينات الشد لسبائك الأساس والمادة المترافقية عند درجة حرارة (320, 240 °C).

المصادر:

9. Hunt, E. et.al., J. Scripa metallurgica, Vol.24, No.5, PP.937-941, 1990.
10. Whitehouse, A.F. et.al., J.Mat.Sci. and Eng., A242, PP.57-69, 1998.
11. Mcqueen, H.J. et.al, J. Canadian Quarterly, Metallurgical Vol.37, No.2, PP.125-139, 1998.
12. Masanori Kiuchi,Mamtimin Geni et.al., Metal Matrix composite, Annual Report, <http://KiKvanni.me.noda.sut.ac.jp>, 1999.
13. Smagorinski, M.E. et.al., J.Mat.Sci. and Eng., A224, PP.86-90, 1998.
14. Nieh, T.G. Karlak, R.F. J.Mat.Sci. Letters, PP.119-122, 1983.
15. Dutta, I. Bourell, D.L. J. Mat.Sci. and Eng., A112, PP.67-77, 1989.
16. Lilholt, H. J. of Composite Sci. and Tech., Vol.30, pp.277-294, 1985.
1. Godfrey Tanya M.T., et.al., Advanced Engineering Materials , Vol.2, No.3, , p.85, 2000.
2. Nishida Yoshinori, J. Advanced Engineering Materials, Vol.3, No.5, p.315, 2001.
3. Franck A.Girot, et.al., of Composite Sci. and Tech. 30, pp. 155-184, 1987.
4. Hasson, D.F. et.al., J. Mat.Sci., Vol.20, PP.4147- 4154, 1985.
5. Leflour, J.C., Locicero, R., J. Scripa Metallurgica, Vol.21, PP.1071-1076, 1987.
6. Nardone, V.C. and Prewo, K.M. J. Scripa Metallurgica, Vol.20, PP.43-48, 1986.
7. Nutt, S.R. and Duva, J.M. J. Scripa metallurgica, Vol.20, PP.1055-1058, 1986.
8. Abdul-Latif, Nawal Izzat, Abdul Razzaq Ismail Khedar and S.K. Goel, J. Mat.Sci., Vol.22, PP.466-472, 1987.